第13章 STC单片机ADC原理及实现

何宾 2018.03

温度的测量和串口显示 --实现目标

在前面的设计中,在转换成模拟电压值的时候是基于单片机的供电电压VCC,典型的+5V。如果单片机的外部供电电压发生变化,则转换出来的电压就一定存在误差,而且误差随着Vcc的变化而不确定。

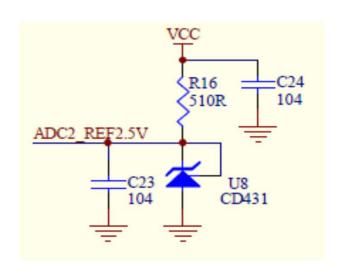
温度的测量和串口显示 --实现目标

因此,如果能有一个稳定的电压源参考,然后基于此参考电源进行计算,所得到的被测量信号的模拟电压值误差只于STC15系列单片机ADC内部的转换误差,以及参考源的误差有关,和单片机的供电电压无关。这样,就很容易计算出输入模拟信号电压的相对误差和绝对误差。

■ 在该设计中,通过基准电压源计算测量信号的结果,并通过串口1进行显示。

温度的测量和串口显示 --测量信号校准原理

在STC学习板上,提供了TL431基准参考电压源,该参考源默认输出+2.5V的参考信号。该信号连接到STC单片机的P1.2引脚上。



P1.0 SCL P1.1 SDA P4.7 TxD2 ADC2 REF2.5V ADC3 NTC ADC4 KEY P1.5 DAC P1.6 RxD1	4 5 6 7 8 9 10	P1.0/ADC0/CCP1/RxD2 P1.1/ADC1/CCP0/TxD2 P4.7/TxD2 2 P1.2/ADC2/SS/ECI/CMPO P1.3/ADC3/MOSI P1.4/ADC4/MISO P1.5/ADC5/SCLK P1.6/ADC6/RxD_3/XTAL2
---	----------------------------------	---

温度的测量和串口显示 --测量信号校准原理

TL431的技术指标主要包括:

- 在25°C时,误差为0.5% (B级);误差为1% (A级);误差为2% (标准级);
- 在0~70℃范围内,温漂为6mV;在 40~+85℃时,温漂为14mV。

温度的测量和串口显示 --信号输入电路

在STC学习板上,提供了带有负温度系数NTC热敏电阻 SDNT2012X103F3950FTF的信号输入电路。

- 该热敏电阻的负温度系数是指,即当温度升高的时候,热敏电阻值减少;
- 而当温度降低的时候, 热敏电阻值增加。当在标称温度 (25°C) 时, 热敏电阻的值为10KΩ。

温度的测量和串口显示 --信号输入电路

■ 在温度T时的热敏电阻的值由下面的公式进行计算:

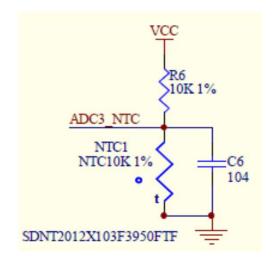
 $R_T = R_N \cdot expB(1/T - 1/T_N)$

- □ RT: 是指在温度 T (单位为开氏温度K) 时的NTC热敏电阻阻值。
- □ RN: 在额定温度 TN (单位为开氏温度K) 时的 NTC 热敏电阻阻值。
- 口 T: 规定温度 (单位为开氏温度K)。
- 口 B: NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
- □ exp: 以自然数e 为底的指数 (e = 2.71828 ...)。

温度的测量和串口显示 --信号输入电路

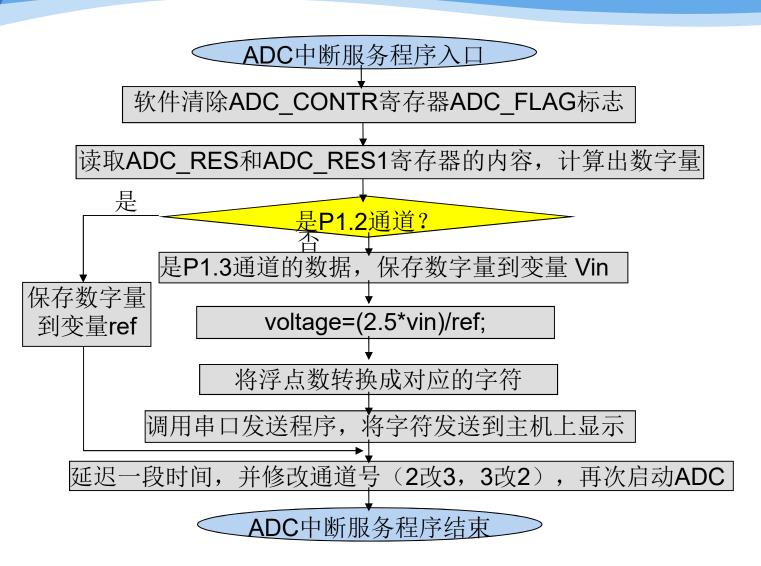
- 在图所示的电路中,热敏电阻作为分压网络的一部分与 R6电阻连接在一起
- ADC_NTC网络连接到单片机P1.3引脚上。
 - □ ADC_NTC上的电压由下式确定:

VADC NTC= $(V_{CC} \times R_{NTC1})/(R_{NTC1} + R_6)$

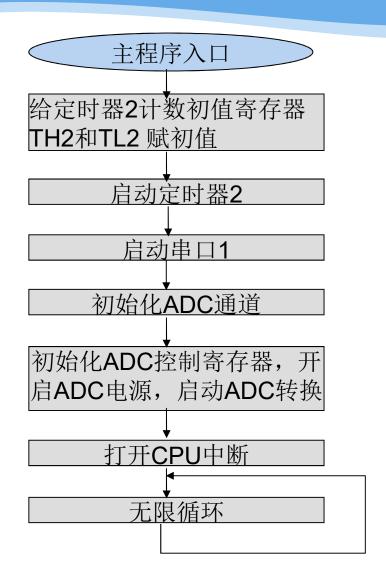


温度的测量和串口显示

--ADC中断程序处理流程



温度的测量和串口显示 --主程序处理流程





【例】利用外部参考电压精确测量外部输入电压值C语言描述

```
#include "reg51.h"
```

#include "stdio.h"

#define OSC 18432000L

#define BAUD 9600

#define ADC_POWER 0x80

#define ADC_FLAG 0x10

#define ADC_START 0x08

#define ADC_SPEEDLL 0x00

#define ADC_SPEEDL 0x20

#define ADC SPEEDH 0x40

#define ADC SPEEDHH 0x60

//声明单片机主时钟频率为18432000Hz

//声明单片机串口1通信波特率时钟

//声明ADC POWER的值为0x80

//声明ADC FLAG的值为0x10

//声明ADC_START的值为0x08

//声明ADC_SPEEDLL的值为0x00

//声明ADC_SPEEDH的值为0x20

//声明ADC_SPEEDH的值为0x40

//声明ADC_SPEEDHH的值为0x60

温度的测量和串口显示 --具体实现过程

```
//声明T2H寄存器的地址为0xD6
sfr T2H
        =0xD6;
                       //声明T2L寄存器的地址为0xD7
sfr T2L
        =0xD7;
                       //声明AUXR寄存器的地址为0x8E
         =0x8E;
sfr AUXR
                       //声明ADC CONTR寄存器的地址为0xBC
sfr ADC CONTR = 0xBC;
                       //声明ADC RES寄存器的地址为0xBD
sfrADC_RES = 0xBD;
                       //声明ADC_RESL寄存器的地址为0xBE
sfrADC RESL = 0xBE;
                       //声明P1ASF寄存器的地址为0x9D
sfr P1ASF = 0x9D;
                       //声明无符号char类型全局变量ch=2
unsigned char ch=2;
                       //声明浮点类型全局变量voltage=0
float voltage=0;
                       //声明无符号char类型全局数组tstr
unsigned char tstr[5];
                       //声明无符号int类型全局变量ref和vin
unsigned int ref=0,vin=0;
```



温度的测量和串口显示 --具体实现过程

```
//声明ADC中断服务程序adc int
void adc int() interrupt 5
                              //声明无符号char类型变量i
      unsigned char i=0;
                             //声明无符号long int类型变量j
      unsigned long int j=0;
      ADC CONTR &=!ADC FLAG; //清ADC FLAG变量
                              //如果是参考电压源TL431通道
     if(ch==2)
        ref=(ADC_RES*4+ADC_RESL);
                        //将参考电压所对应的数字量保存到变量ref中
```

温度的测量和串口显示

--具体实现过程

else if(ch==3)

//如果是热敏电阻分压输入通道

```
vin=(ADC RES*4+ADC RESL);
                        //将分压所对应的数字量保存到变量vin中
                         //计算分压的浮点电压值
voltage=(2.5*vin)/ref;
sprintf(tstr, "%1.4f", voltage); //转换成对应的字符串tstr
SendData( '\r' );
                        //串口发送回车符
SendData( '\n' );
                        //串口发送换行符
for(i=0;i<5;i++)
                        //串口发送分压对应的ASCII字符
SendData(tstr[i]);
```

温度的测量和串口显示 --具体实现过程

温度的测量和串口显示 --具体实现过程



void main()

```
unsigned int i;
                        //串口1为8位可变波特率模式
SCON=0x5A;
                        //写定时器2低8位寄存器T2L
T2L=65536-OSC/4/BAUD;
T2H=(65536-OSC/4/BAUD)>>8;
                        //写定时器2高8位寄存器T2H
                        //定时器2不分频,启动定时器2
AUXR=0x14;
                         //选择定时器2为串口1的波特率发生器
AUXR = 0x01;
                        //P1端口作为模拟输入
P1ASF=0xFF;
                        //清ADC RES寄存器
ADC RES=0;
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
for(i=0;i<10000;i++);
                         //延迟
                         //CPU允许响应中断请求, 使能ADC中断
IE=0xA0;
while(1);
                         //无限循环
```

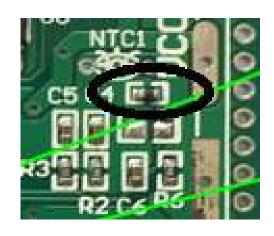
温度的测量和串口显示 --测试和验证

下载和分析设计的步骤主要包括:

- 打开STC-ISP软件,在该界面内,选择硬件选项。将"输入用户 程序运行时的IRC频率设置为18.432MHz。
- 单击下载/编程按钮,按前面的方法下载设计到STC单片机。
- 在STC-ISP软件右侧串口中,选择串口助手标签。在该标签串口 界面下,按下面设置参数:
 - □ 串口: COM3 (读者根据自己电脑识别出来的COM端口号进行设置)
 - 口 波特率: 9600。
 - 口 校验位: 无校验。
 - 口 停止位: 1位。
- 单击打开串口按钮。

温度的测量和串口显示 --测试和验证

■ 用电热吹风接近STC学习板上的热敏电阻,黑圈的位置。



温度的测量和串口显示 --测试和验证

- 观察串口的输出结果。
 - 口 当电烙铁瞬间接触热敏电阻时,其电压可以降低到1.306V。

- 接収 绫/P区	
按收续冲区 ● 文本模式● HEX模式清空接收区 保存接收数据	2.514 2.519 2.529 2.519 2.495 2.455 2.357 2.096 1.589 2.072 2.150 2.176 2.224 2.224 2.229
	2. 224 2. 249 2. 219

温度的测量和串口显示 --测试和验证

- 将单片机的供电电压通过J12插座上的插针和导线连接到到 P1.3插孔上,观察串口输出结果。
 - 口 从图中可以看出,单片机的供电电压非常稳定,值的变化范围为

0.01V, 即: 10mV。

